

台灣港建股份有限公司

法人說明會

報告人：楊志鴻 副總經理
日期：115年8月28日

免責聲明

- 本簡報及同時發佈之相關訊息含有營運展望、財務狀況以及業務預測等前瞻性資訊。
- 本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望，因各種風險及不確定因素，包括市場需求、價格波動、國際經濟狀況、供應鏈、匯率波動等本公司不能掌控之風險，可能與這些前瞻性資訊的預估有所差異。
- 除法律規定外，對於本簡報內容，本公司不承擔更新或修正展望性陳述之義務，無論是因出現新資料、發生未來事件或其他理由亦然。

簡報大綱

- 一、 公司概况與競爭力
- 二、 近期營運績效
- 三、 成長動能與展望

公司概況

基本資料

- 公司名稱：台灣港建股份有限公司（3093）
- 成立時間：民國66年6月14日
- 總公司：桃園市蘆竹區南崁路二段66號5樓之4
- 實收資本額：新台幣 362,888 千元
- 董事長：王藝橋 女士
- 總經理：廖豐瑩 先生
- 員工人數：212人（統計至 2026/7/31）

核心營業項目



電子設備及材料銷售



機台安裝、維修及保固



測試代工服務

公司多元產業佈局

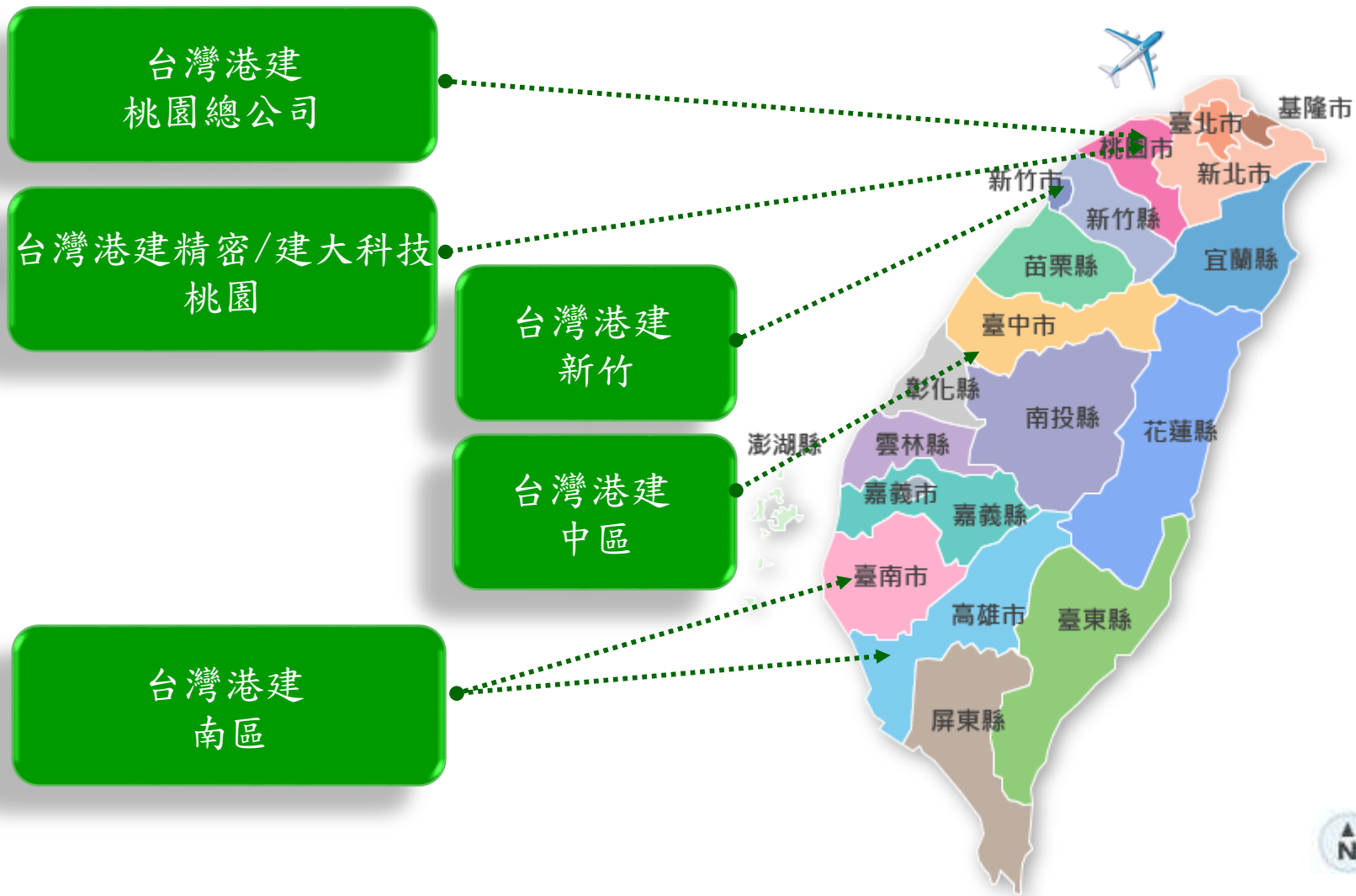
五大應用市場

- 印刷電路板產業 (PCB)
- 表面黏著產業 (SMT)
- 半導體產業 (Semiconductor)
- 光電通訊產業 (Optoelectronic Communication)
- 太陽能 (Solar)

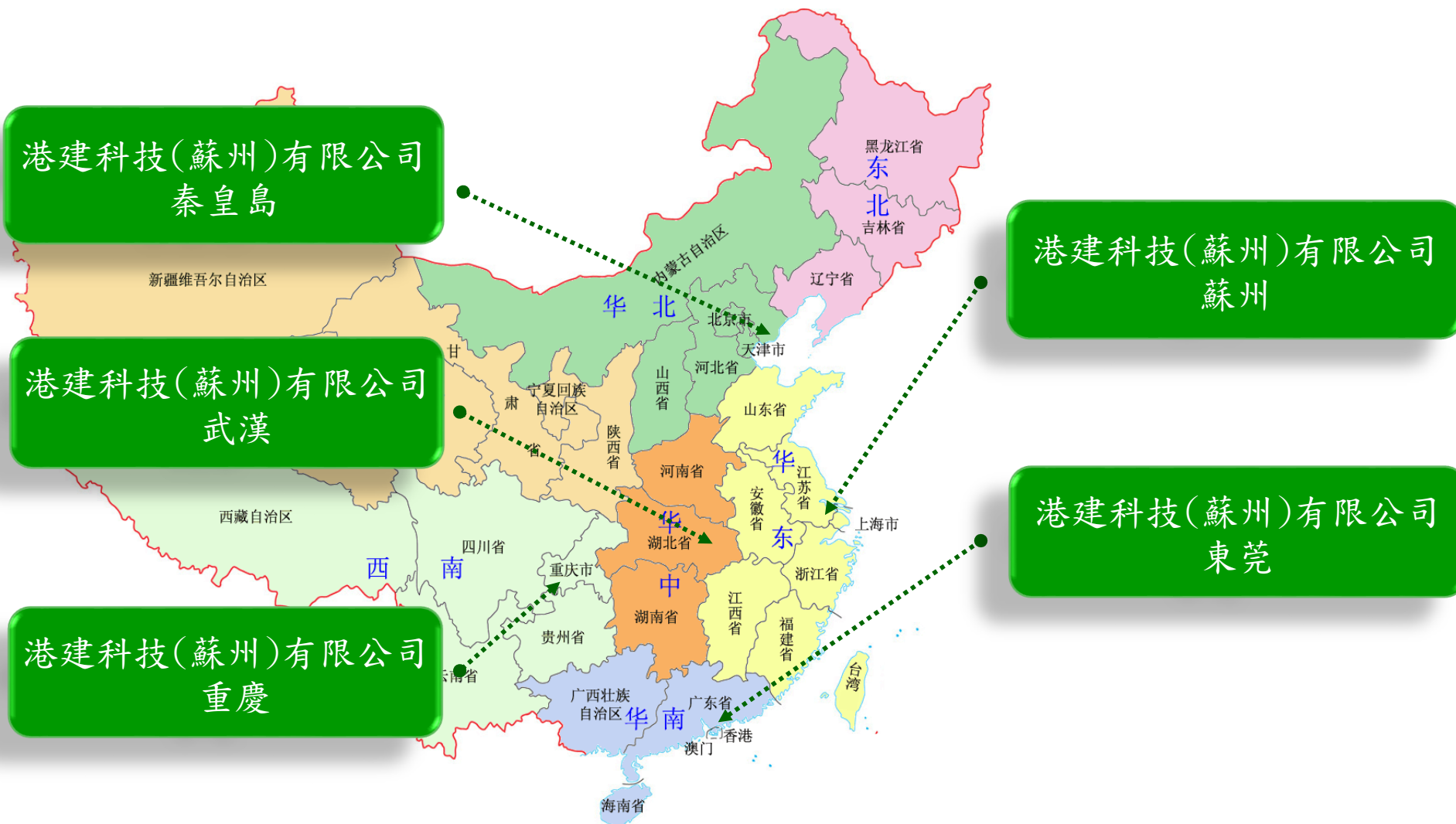
近年品質與營運成果

- **2019** 獲選北區國稅局桃園地區績優營業人
- **2020** 入選《天下雜誌》快速成長企業100強
- **2022** 入選《天下雜誌》服務業成長最快50家公司
- **2023** 榮獲經濟部營造友善職場優良中堅企業獎
- **2025** 入選台灣董事學會「外資精選台灣百強」
- **2026** 入選《天下雜誌》服務業成長最快50家公司

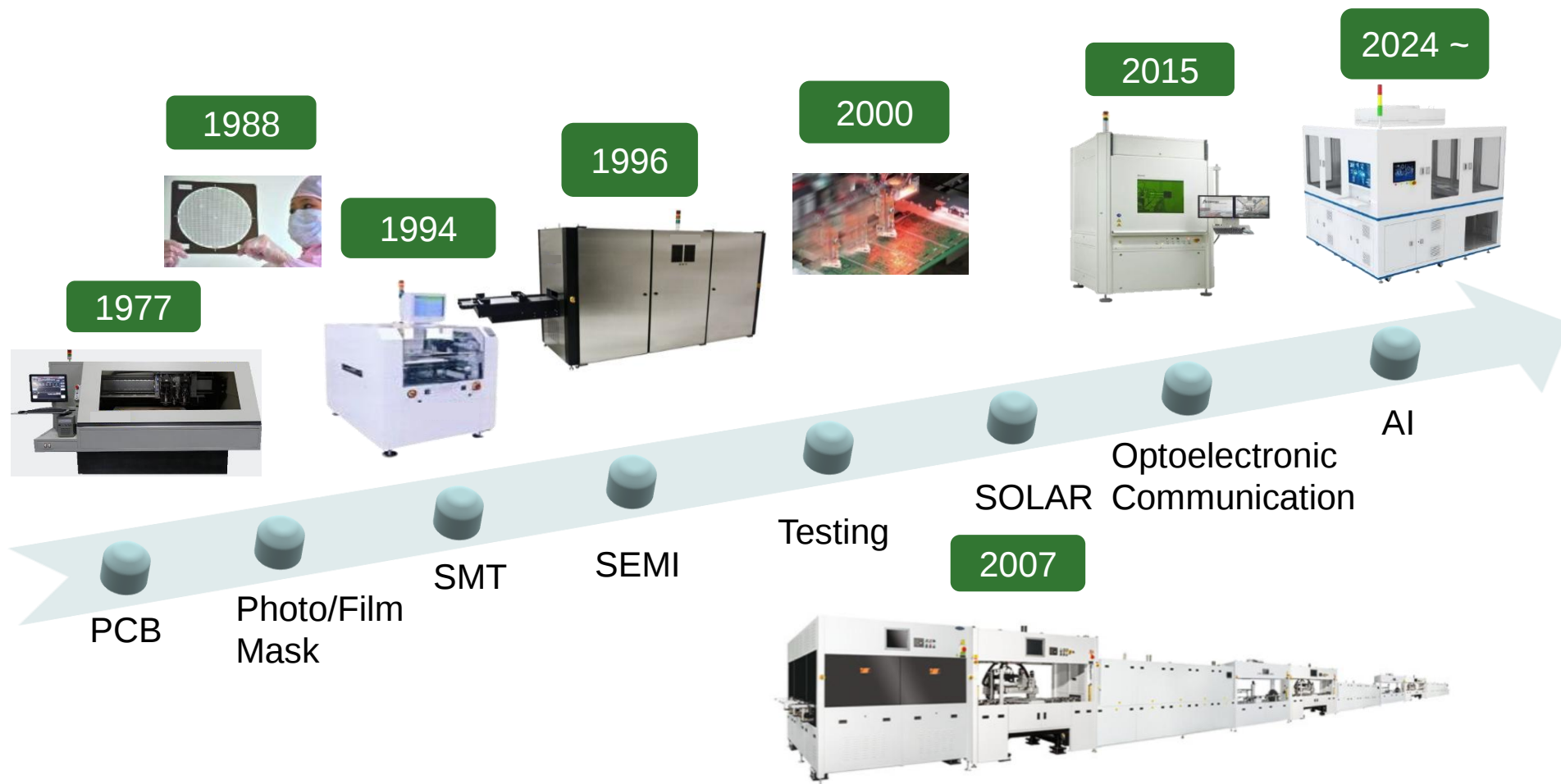
台灣服務據點



大中華服務據點



從PCB走向AI與先進封裝



港建八大核心競爭力



PCB與載板產業供應商

載板、HPC/伺服器板、低軌衛星板擴產需求

超高層數壓合機、超微小孔雷鑽機、真空壓膜機、細線路曝光機、智能電鍍分析

CEDATEC
Pinless Optical
Bonding

EO TECHNICS
Laser Drilling
Equipment

MPC
CVS Analysis
CVS

SowoTech
Laminator

Tts
Technology
ONE SYSTEM
RTR Exposure
Machine

超薄/超厚板刷磨機、陶磁刷、無塵無氧化烤箱、熱顯像分析儀

KMT
Ceramic Roll

**TECHNOPRO
MARUGEN**
Wet Process
Equipment

TechMax
TechMax Technical Co., Ltd.
XRF Elements &
Thermal Analyzer

weisun
Clean Oven

微錫球植球機/修補機、防焊塗佈機

FURNACE CO., LTD
Roller Coater

Minami
Ball Placer

CoWos/EMIB載板高精度飛針機、原子力顯微鏡、AI自動識別檢查機

eastek group
Open Short Test
Software

感图科技
Inspection
AI Robot

HIOKI
Flying probe ET
Tester

**Park
SYSTEMS**
Atomic Force
Microscopes

半導體與先進封裝產業供應商

CoWoS/CoPos先進封裝需求

晶圓/CoWoS清洗、EFEM/Sorter/晶圓移載、真空壓膜

(주)은일
EUNIL Co., Ltd

Wafer Buffer
Conveyor

Hirata

Wafer Handling

佳宸科技 Semtek

Wafer Cleaner

SowoTech

Laminator

晶圓植球機/Reflow、無塵無氧化烤箱、熱顯像分析儀、晶粒挑檢機

Minami

Ball Placer

MT

Die Sorter

SIKAMA
INTERNATIONAL

Solder Bump
Furnace

TechMax
TechMax Technical Co., Ltd

XRF Elements &
Thermal Analyzer

weisun
儀器儀器

Clean Oven

CoWoS飛針電測、原子力顯微鏡、IC分析、3D X-ray

comet

yxlon
X-Ray Inspection
System

HIOKI

Flying probe ET
Tester

lec
IP Service

IC Analysis

Park
SYSTEMS

Atomic Force
Microscopes

光通訊、SMT與太陽能產業供應商

矽光子、EMS AI伺服器/電源廠與車用電子組裝需求

CP0/NP0光耦合設備、光學原件


High Precision
Die Bonder

FISBA
FAC Lenses

vanguard
AUTOMATION
Photonic Packaging
Machines

SMT total solution: 印刷、SPI/X-Ray、迴焊、高速打件機、AOI、電測、IC燒錄

c•met
yxlon
X-Ray Inspection
System


Automated IC
Programming System

GKG
SMT Vision Printer/
Dispenser

HIOKI
Flying probe ET
Tester

JT 勁拓股份
Selective Soldering
System

saki
Automatic Optical
Inspection

 **SINIC-TEK**
思率克智能
Solder Paste
Inspection

 **日联科技**
LUNICOMP
X-Ray Inspection
System

YKT
Panasonic
Moulder

太陽能電池片生產線(市佔率第一)

MAXWELL
Metallization Line
for Solar Cells

2026上半年營運績效

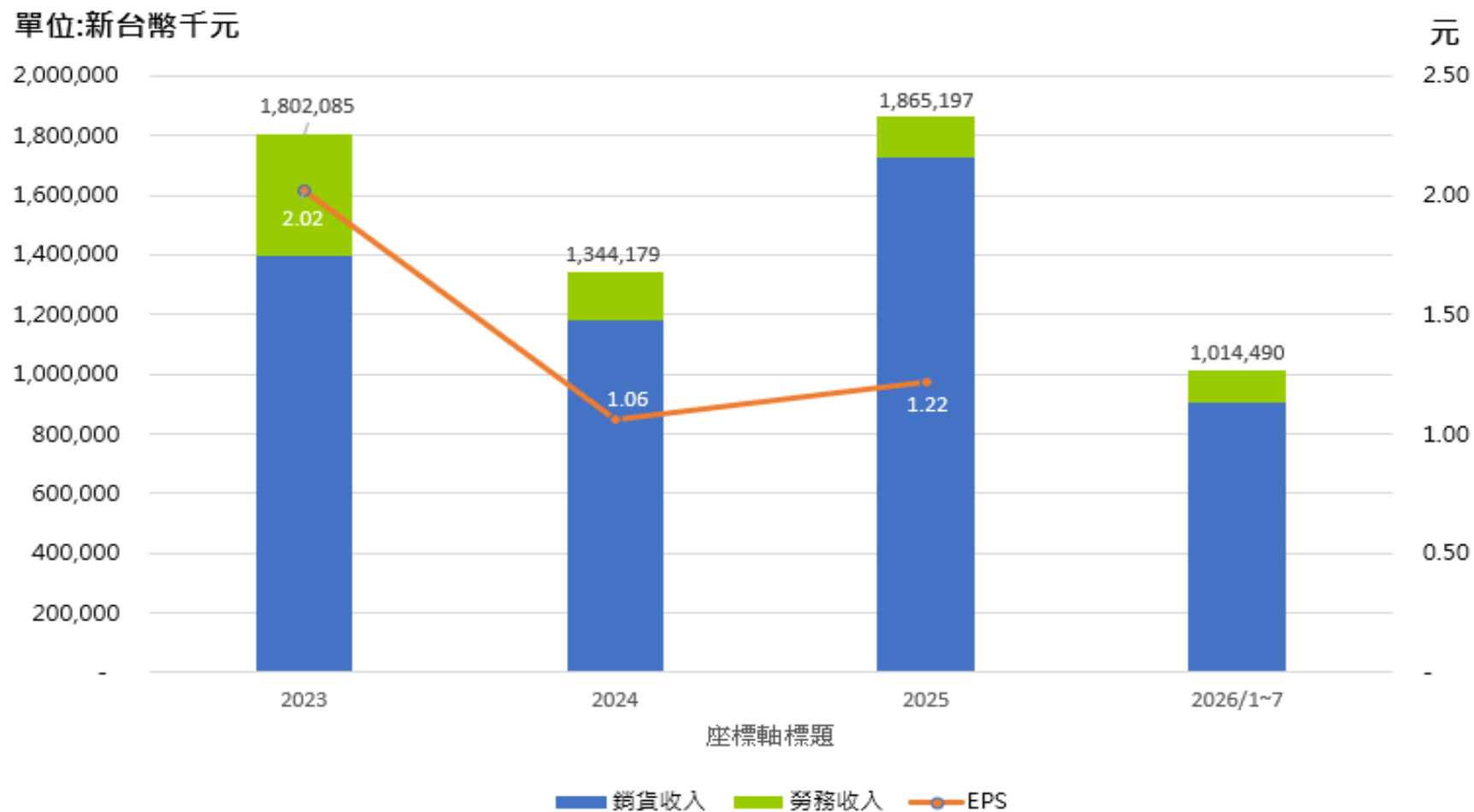
與去年同期比較

單位：新台幣千元

期間	2026 H1	2025 H1	YOY
營業收入	765,861	1,149,230	-33%
營業利益	61,757	139,225	-56%
稅後淨利	59,017	94,847	-38%
EPS	0.41	0.65	-37%

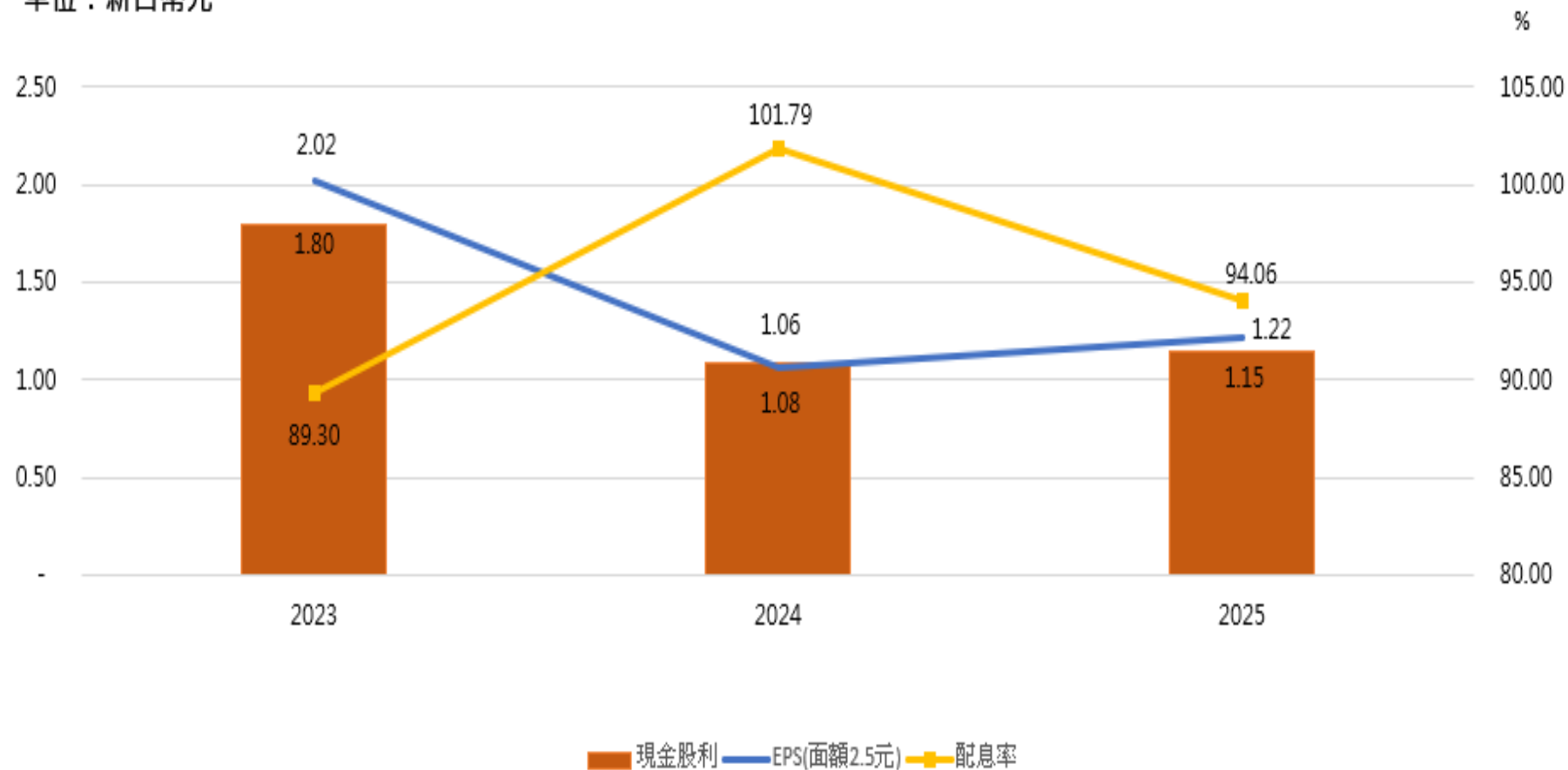
期間	2026/1~7	2025/1~7	YOY
營業收入	1,014,490	1,378,380	-26%

近年營收



近三年現金股利及配息率

單位：新台幣元



三大成長引擎



市場需求 ①

半導體/先進封裝推昇設備需求

對應設備

- 清洗機、EFEM/Sorter
- 晶圓移載、buffer
- 飛針電測機、植球機
- Reflow、真空壓膜
- 光耦合設備
- 原子力顯微鏡

市場需求 ②

載板/AI Server/LEO板擴產需求

對應設備

- 刷磨機、陶瓷刷、壓合機
- 真空壓膜、曝光
- 飛針電測機、外觀檢查機
- 雷鑽機、電鍍分析
- 植球、塗佈、烤箱
- 原子力顯微鏡

三大成長引擎



市場需求 ③

EMS: AI伺服器/AI電源/車用電子組裝

對應設備

- 印刷機、SPI檢查機
- 迴焊爐、打件機
- AOI檢查機、飛針電測
- X-ray、點膠機、IC燒錄



感謝您對(3093)港建的支持

經營團隊將持續努力創造價值回饋股東